
2013年度 第1四半期 決算説明資料

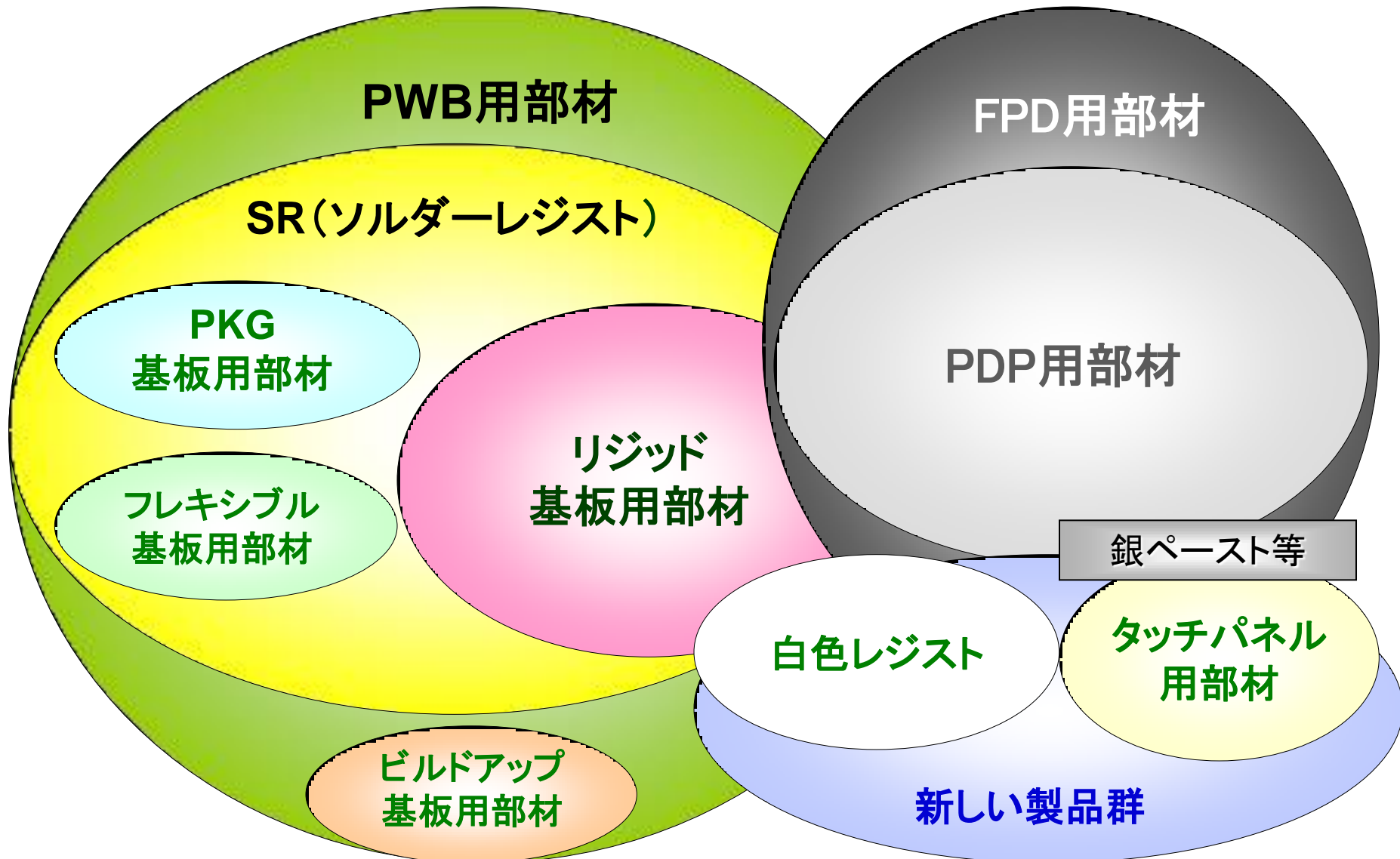
太陽ホールディングス株式会社

2013年8月8日



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

当社グループの製品分野



用語	内容
PWB (Printed Wiring Board)	プリント配線板
FPD (Flat Panel Display)	フラットパネル・ディスプレイ
PDP用部材 (Plasma Display Panel)	プラズマディスプレイ・パネル
SR (Solder Resist)	ソルダーレジスト
PKG基板用部材 (Package)	半導体パッケージ

2013年度 第1四半期 連結業績

2013年度 第1四半期業績

(単位:百万円)

項目	12年度 第1四半期 (累計)	13年度 第1四半期 (累計)	増減額	増減率
売上高	9,215	9,599	383	4.2%
営業利益	1,116	1,659	543	48.7%
経常利益	1,204	1,723	519	43.1%
四半期純利益	898	1,158	260	29.0%
円・USDレート	80.75	97.91	17.16	21.3%

□PWB用部材

- ・スマートフォン・車載関連向けの売上が増加
- ・連結販売数量は前年同期を上回り堅調に推移
- ・円安の影響によって売上・利益が増加

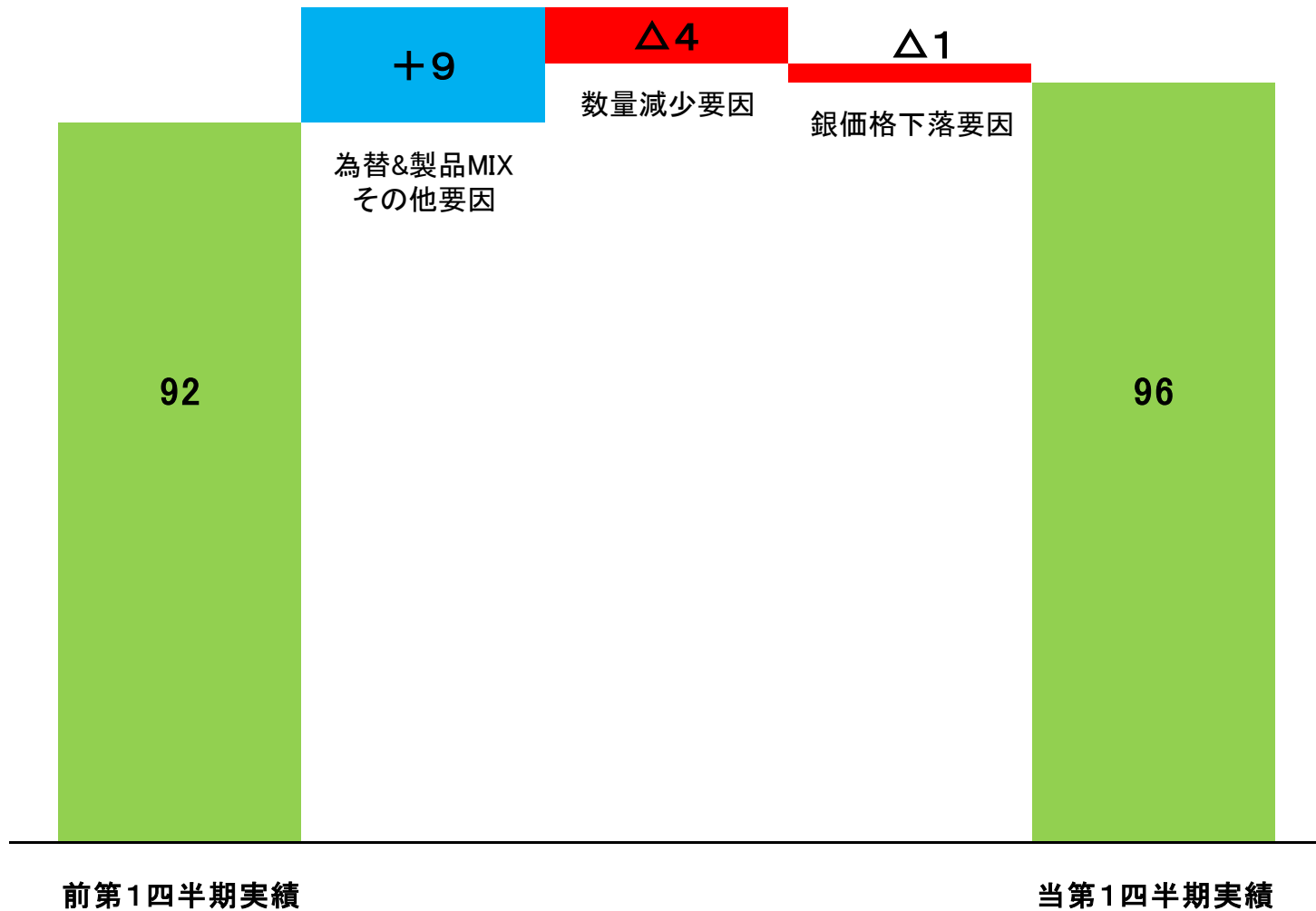
□FPD用部材

- ・販売数量は前年同期より減少
- ・銀価格が下落したため売上高が減少

2013年度実績 増収要因(前期比)

売上高

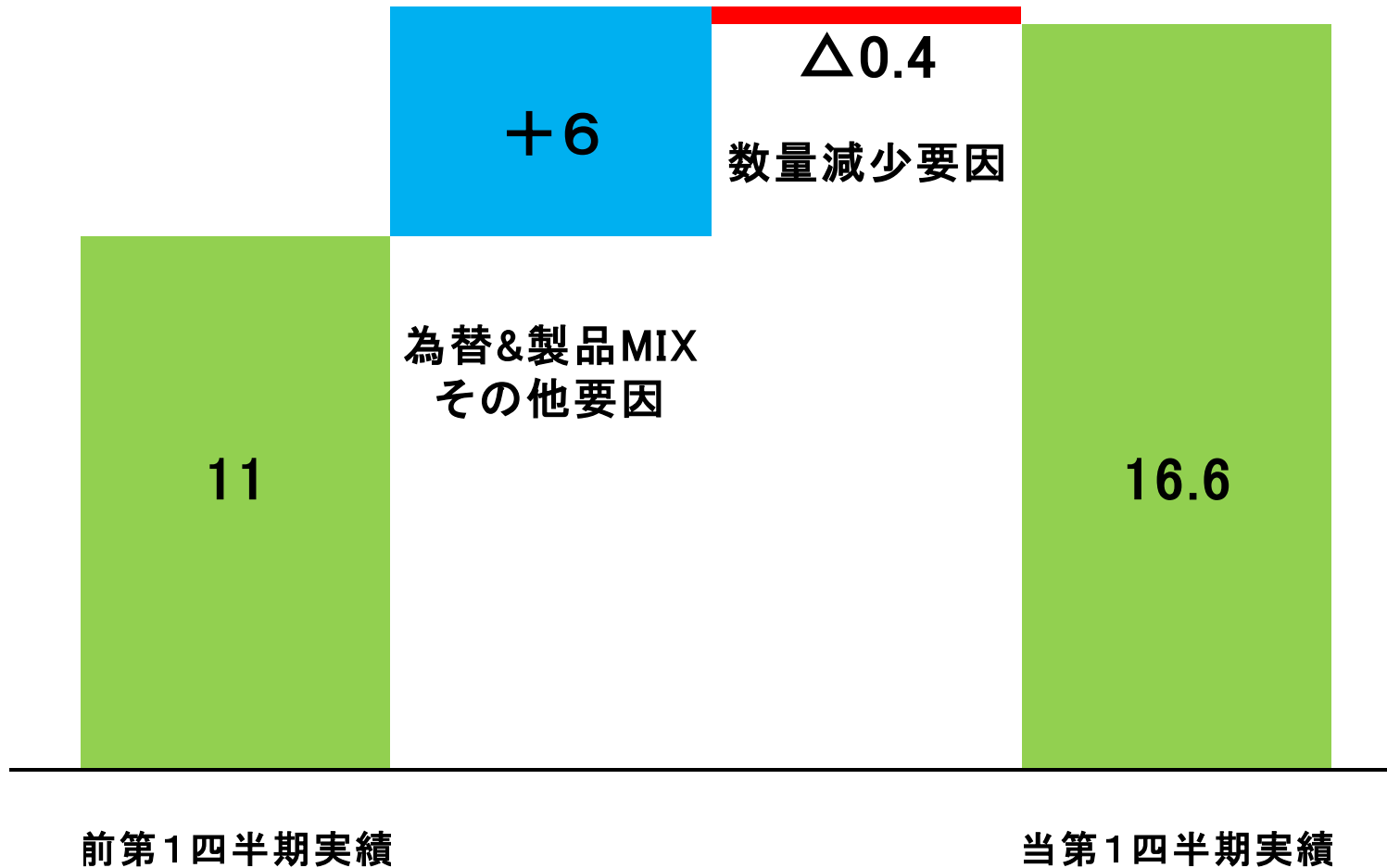
(単位:億円)



2013年度実績 増益要因(前期比)

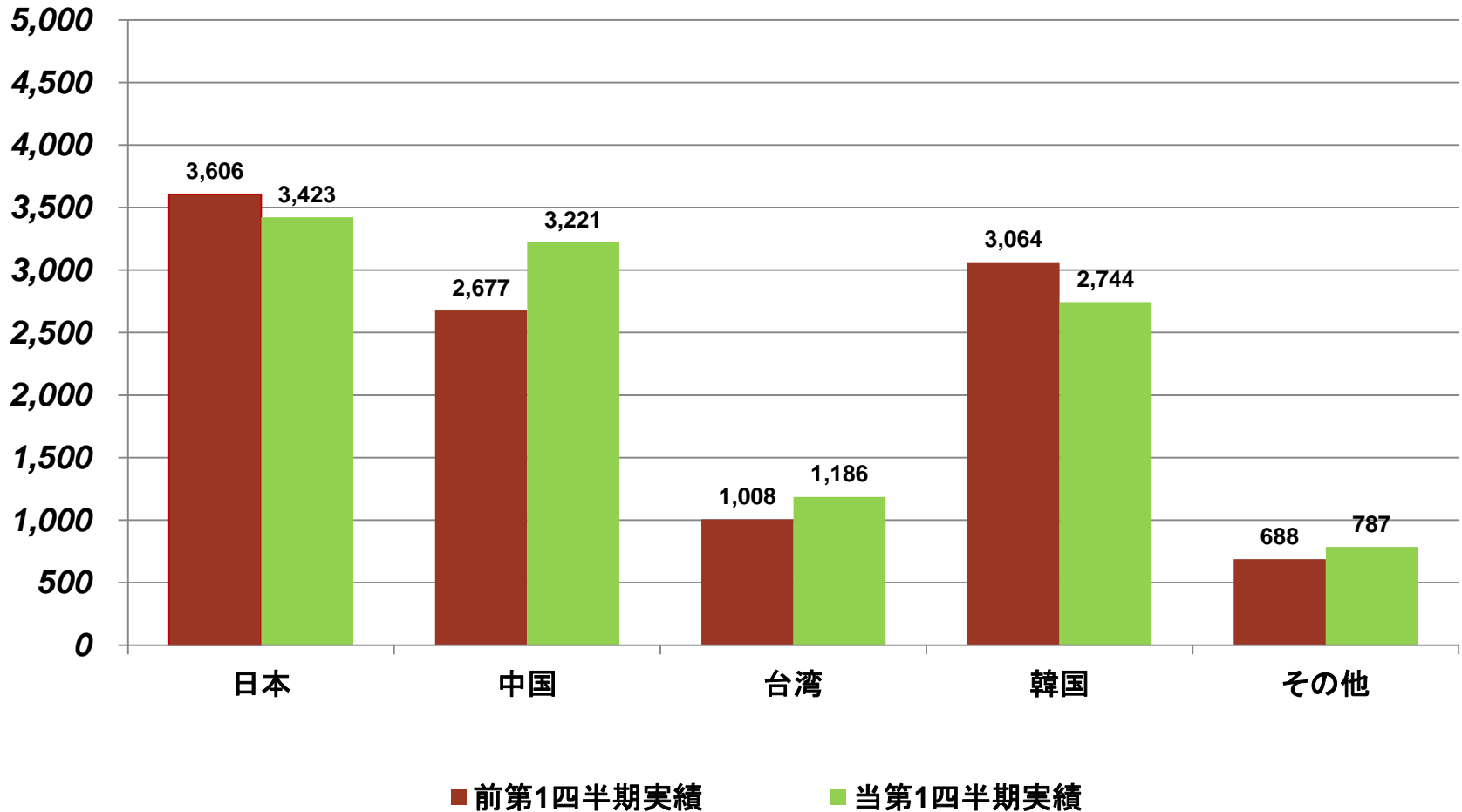
営業利益

(単位:億円)



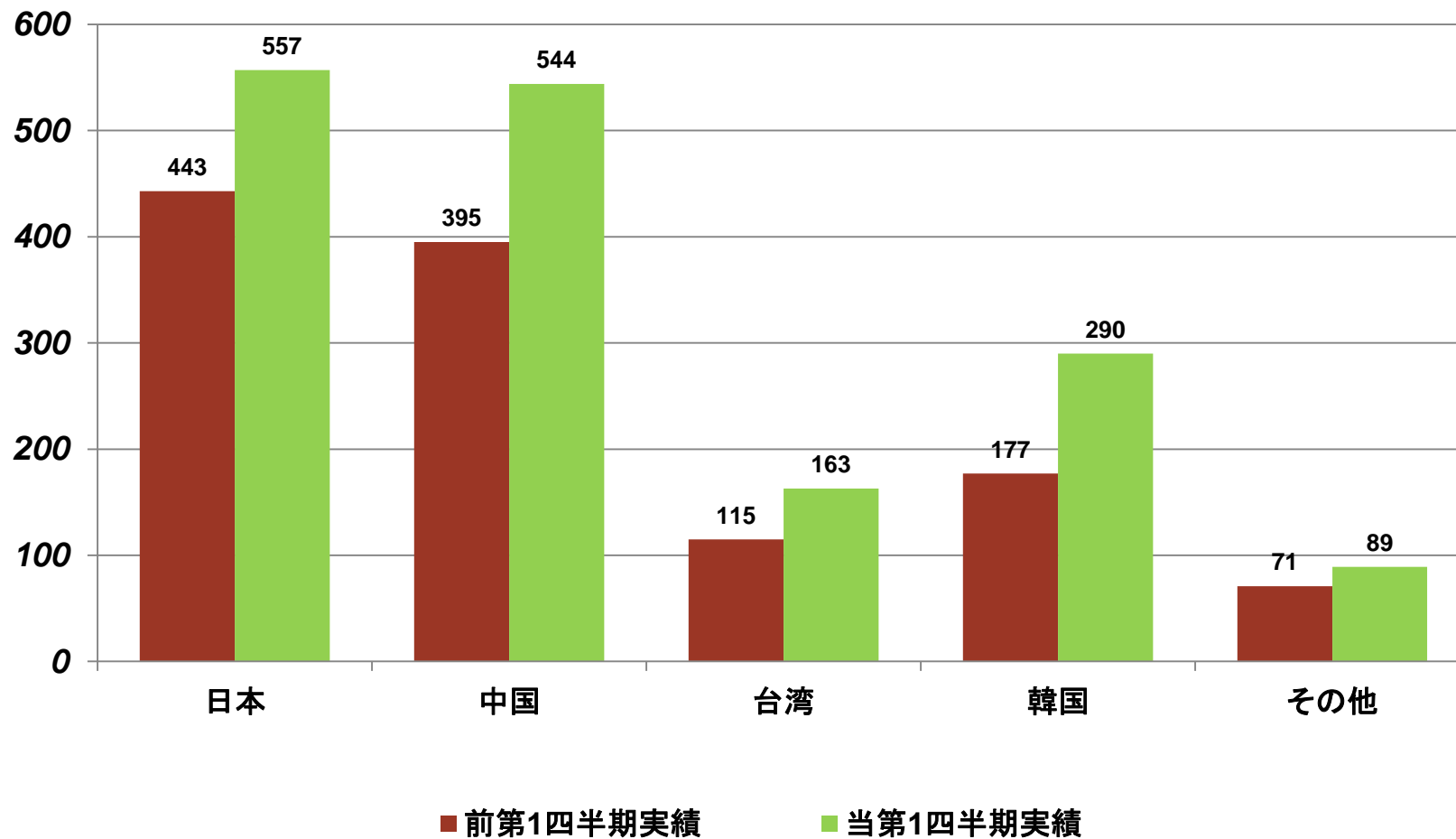
セグメント別売上高

(単位: 百万円)



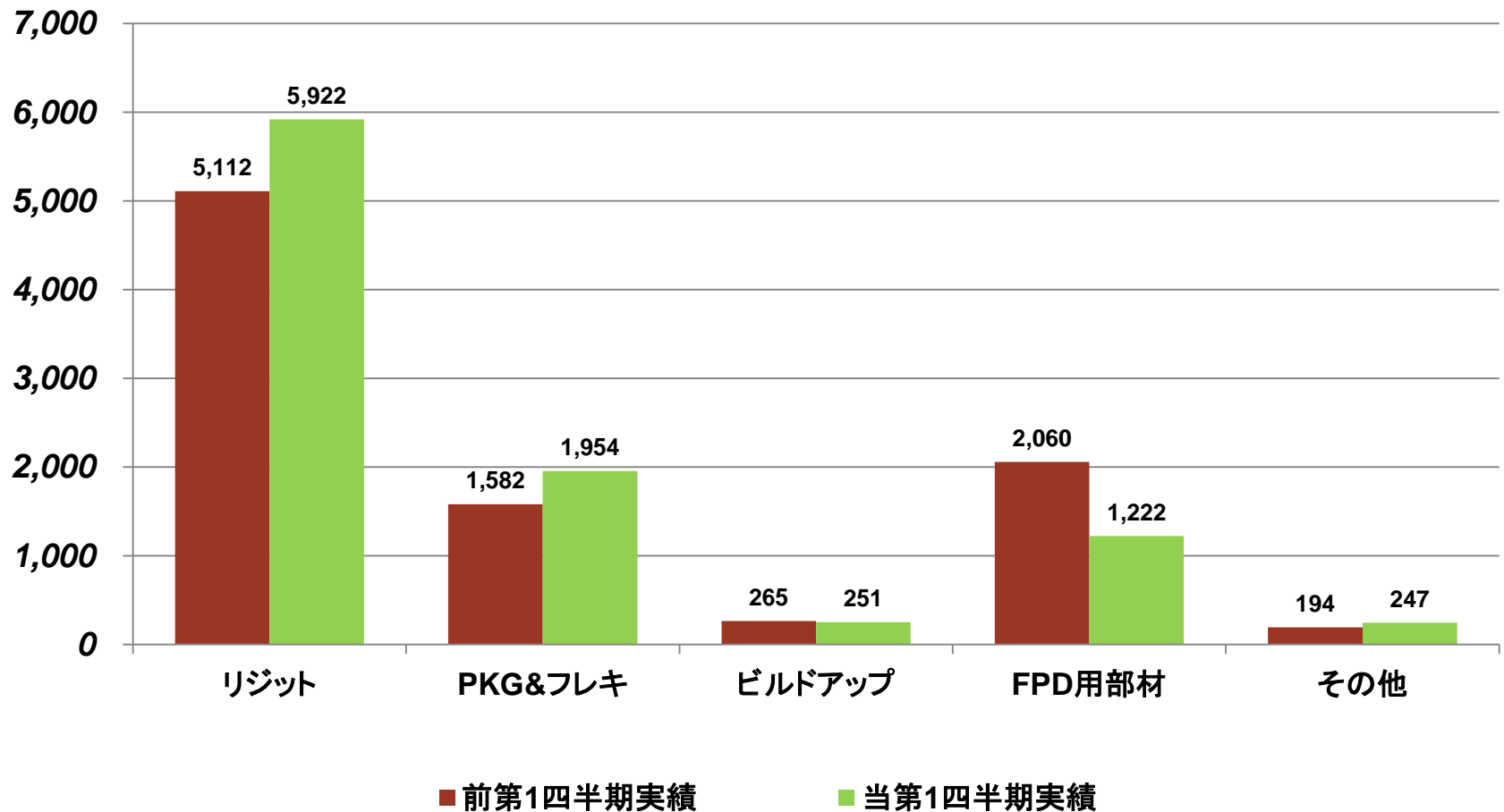
セグメント利益

(単位:百万円)

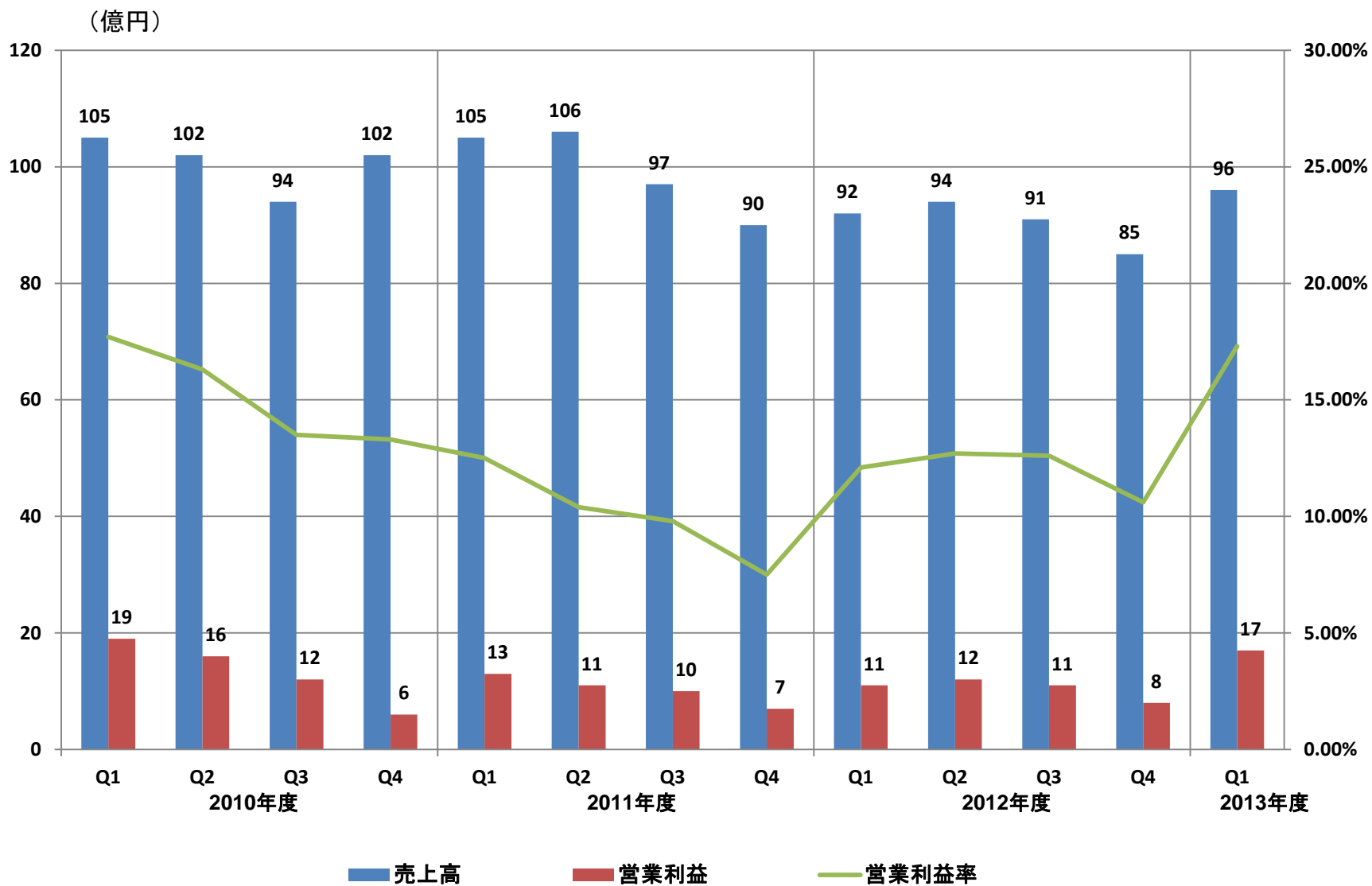


製品分類別売上高

(単位:百万円)



四半期別の業績推移



連結業績の推移及び見通し

